



各 位

2021年4月7日

会 社 名 日本電子材料株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 大久保 和正
 (コード番号 6855 東証第一部)
 問 合 せ 先 専務取締役 管理部門統括部長 足立 安孝
 電 話 06(6482)2007

2021年3月期 通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ

2020年8月6日に公表いたしました2021年3月期通期業績予想及び配当予想を修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正

(1)2021年3月期通期連結業績予想値の修正(2020年4月1日~2021年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する当期 純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想(A) (2020年8月6日公表)	百万円 17,000	百万円 2,300	百万円 2,200	百万円 1,700	円 銭 160.54
今回修正予想(B)	18,500	2,600	2,500	1,900	177.15
増減額(B-A)	1,500	300	300	200	
増減率(%)	8.8	13.0	13.6	11.8	
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	15,669	1,012	993	1,076	101.62

(2)修正の理由

半導体市場は、在宅勤務やライフスタイルの変化に伴うパソコンやデータセンター関連機器等の需要増加、並びに5GやIoT等の普及により堅調に推移しております。

このような事業環境のなか、需要が拡大したメモリーIC向け製品を中心に、年初以降も需要が堅調に推移した結果、売上、利益ともに前回予想を上回る見通しとなりました。

2. 配当予想の修正

(1)2021年3月期配当予想の修正

	年間配当金(円)		
	第2四半期末	期末	年間
前回予想(2020年8月6日)		7円	14円
今回修正予想		8円	15円
当期実績	7円	—	—
(ご参考) 前期実績(2020年3月期)	5円 (普通配当) 5円	8円 (普通配当) 5円 (記念配当) 3円	13円 (普通配当) 10円 (記念配当) 3円

(2)修正の理由

上記の業績予想の修正を踏まえ、期末配当を7円から8円へ修正いたします。

(注) 上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以 上